

第48回 インターネプコンジャパンに出展します

覆 ネプコン ジャパン

░ 半導体・センサ パッケージング技術展

ISP2019

日 時:2019年1月16日(水)~1月18日(金) 10:00~18:00[1月18日は17:00まで]

場 所:東京ビッグサイト

ブース: 東展示3ホール E29-48

■出展製品のご案内

<<<新製品 極細被覆熱電対PKシリーズ>>>

・熱電対付ウエーハ Siシリーズ

・装置専用異常検知システム Fシリーズ

・吸引式煙検知システム SAS









東展示棟 3ホール E29-48

お問い合わせ先

日本フェンオール株式会社 サーマル営業部

□東京 電話03-3237-3568 □大阪 電話06-7711-5744

□九州 電話092-522-0787

